

**※ 스캔본 첨부**

***본인은 회사가 위와 같이 개인정보를 수집 및 이용하는 것을 충분히 이해하고 이에 동의합니다. (예, 아니오)***



***본인은 회사가 위와 같은 고유식별정보를 수집 및 이용하는 것을 충분히 이해하고 이에 동의합니다. (예, 아니오)***



***본인은 회사가 위와 같이 개인정보를 제3자에게 제공하는 것을 충분히 이해하고 이에 동의합니다. (예, 아니오)***

* **귀하께서는 귀하의 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부하실 권리가 있습니다.**

**하지만 개인정보 수집 및 이용에 대해 동의를 거부하실 경우 당사 채용전형이 진행되지 않을 수 있습니다.**

**본인은 상기와 같이 개인정보를 수집하고 이용함에 있어 충분히 내용을 확인하고 이에 동의합니다.**

**2023 년 월 일 성명 : (인 또는 서명)**



**삼성전자 DS부문 장기 현장실습 프로그램 지원서**

작성일 : 2023년 월 일

**[ 인적사항 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **성명(한글)** |  | **생년월일** |  |
| **성명(영문)** |  | **성별** |  |
| **학교 및 학과** |  | **지원 사업부 및 직무** | OO사업부 / OO직무 |
| **학년 및 학기** |  | **전공 학점** | /4.5 |
| **E-mail** |  | **휴대전화** |  |
| **자택전화** |  | **모집 직무 관련****지식 / 기술 역량** |  |
| **주 소** |  |
| **모집 직무 관련****이수 전공과목(6개 이상)** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **자****격****사****항** | **특수자격 및 면허** | **등급** |  | **어****학****사****항** | **영어** |  |
|  |  |  | **일어** |  |
|  |  |  | **중국어** |  |

**[ 관심 기술분야 및 관련 학업/기타 이력 ]**

**※ 실습 진행 전 참고 자료로 활용될 예정이오니, 상세히 기술 바랍니다.**

|  |
| --- |
|  |

**[ 지원 동기]**

|  |
| --- |
|  |